证券代码：300115　　证券简称：长盈精密　　公告编号：2015-120

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于对外投资的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为适应公司整体战略规划的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）拟以不超过10,400万元的价格收购深圳市纳芯威科技有限公司（以下简称“纳芯威”）65%的股权，资金来源为自有资金。本次收购完成后，长盈精密将持有纳芯威65%的股权。2015 年12月22日，长盈精密与纳芯威签署了《关于投资深圳市纳芯威科技有限公司的意向性协议》。

2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

3、交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。

4、本次交易完成后，纳芯威将根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》纳入公司合并报表范围。

二、本次收购的基本情况

1、出资方式：本次交易由长盈精密使用自有资金完成。

2、本次收购作价依据为纳芯威以收益法评估的评估价值。同时，交易双方约定纳芯威未来三年经审计的净利润（税后）不低于4050万元。

3、标的公司的基本情况：纳芯威成立于2009年，位于国家集成电路深圳产业化基地。公司具有集成电路设计、系统集成、跨行业外协生产的丰富经验，主要从事消费类芯片及工业级芯片设计，工业级音频功率放大电路设计，电源管理芯片设计，技术以数模混合电路设计见长，并以深圳集成电路产业化基地为依托，建立完善的集成电路设计流程及质量可靠性保障保证体系，支持先进的IC设计流程，产品涵盖CMOS、

BIPOLAR、BICMOS、BCD 等工艺技术的模拟及数字混合集成电路产品。

纳芯威主要技术核心人员在集成电路设计行业拥有十年以上的工作经验，公司是中国电子工业协会音箱标准起草组成员单位，2010 年获得国家工信部认定的集成电路设计企业，连续两年获得中国工业设计 IC 设计公司成就奖，深圳市半导体协会以及闪联协会会员单位，被国家科技部授予国家高新技术企业，公司享有国家软件及集成电路设计企业的税收优惠政策。拥有多项发明专利以及集成电路发明专有权，是国内电源管理芯片及音频功放设计细分行业优秀企业。公司未来的主要发展方向是基于电源管理和外围接口电路的芯片设计。

纳芯威现有股东结构如下：蔡仁安，认缴出资 450 万元，出资比例 90%；李斌，认缴出资 50 万元，出资比例 10%。

5、交易对方的基本情况：本次交易将以现金收购纳芯威现有股东蔡仁安先生和李斌先生所持有的纳芯威股权的方式进行。

蔡仁安，男，1974 年出生，中国国籍，硕士，现任公司董事长、总经理，曾任深圳市夕普特科技有限公司副总经理、深圳深微实业有限公司总经理、深圳市国微电子股份有限公司设计部工程师。

李斌，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司董事，深圳市汇金财务有限公司总经理，深圳市劲创生物技术有限公司董事，深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事、深圳深爱半导体股份有限公司独立董事。曾任雅致集成房屋股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事；深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师；国海证券投资银行部业务董事、高级经理；深圳南方民和会计师事务所总审、高级经理等。

三、董事会审议情况

2015 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议对本次交易事项进行了审议，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳市纳芯威科技有限公司 65%股权的议案》，同意长盈精密以自有资金收购深圳市纳芯威科技有限公司 65%的股权，收购总价款不超过 10,400 万元人民币。董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的具体事宜进行确定，并签订最终的股权收购协议。

四、本次交易对公司的影响

作为未来国家产业结构调整的一个重要布局，2014 年 6 月国家有关单位颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，纲要显示，国家将努力布局集成电路设计产业，同

时将成立国家集成电路产业投资基金1387亿元，未来5~10年内共出资1万亿元用于并购。可以预见，未来集成电路产业将积极蓬勃的发展。

基于以上国家战略，公司自2015年开始积极接触和跟踪芯片设计企业，深入调研相关行业，并于2015年6月，投资参股宜确半导体（苏州）有限公司。积极布局和公司上下游相关的集成电路设计行业优秀公司。

本次收购，表明公司在上次投入射频前段器件的集成电路设计公司的基础上，又拓展了电源管理领域。推动电源管理IC市场稳步成长的动力，主要来自于物联网、车联网、新能源汽车、智能硬件，智能家居和可穿戴设备等新兴市场的蓬勃发展。由于不同应用市场对电源管理IC的需求表现各异，使得电源管理芯片正在从原来通用类器件逐渐转化为专用型器件。在这一趋势的影响下，越来越多的电源管理IC供应商更为紧密地围绕不同行业用户的应用需求特点，开发出多种性能差异化的电源管理芯片。未来，除了标准芯片的设计之外，满足定制化客户需求的定制，半定制IC市场也非常巨大，这就使得拥有具有一定实力的集成电路设计能力，变得市场稀缺资源。

本次股份收购有利于充实公司芯片设计团队，在现有消费类芯片设计的基础上，逐步完成工业级芯片的设计布局，为未来工业4.0提供整体解决方案的过程中，打好有力的集成电路设计研发基础。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，对本次交易事项的进展及时进行披露。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十三日